



# Lutowanie selektywne, czyli produkcja bez defektów

Lutowanie selektywne to technologia, na której wykorzystanie decyduje się coraz więcej producentów podzespołów elektronicznych. W jaki sposób maszyny do lutowania selektywnego są w stanie zapewnić jakość produkcji według strategii „zero defektów”?

## Komponenty przewlekane

Technologia montażu przewleklanego jest jedną z najstarszych, klasycznych metod obsadzania komponentów w historii produkcji elektroniki i mimo, że obecne trendy projektowe kierowane są w kierunku montażu powierzchniowego to dalej elementy THT są w obiegu i będą znajdować się na większości projektów, ze względu na wymagania odporności mechanicznej oraz ograniczenia technologiczne. Znana jest w branży technologia lutowania komponentów przewlekanych na fali, a topnikowanie, podgrzewanie w tunelu i przejazd nad płynną falą spowija były standardowym automatycznym procesem produkcji elementów THT. Jakie zatem różnice występują w lutowaniu selektywnym i najważniejsze – jak można ten proces kontrolować, żeby jakość montażu była na najwyższym poziomie?

## Kontrola na wejściu

Modułowa budowa maszyn lutujących firmy Kurtz Ersa daje możliwość takiej konfiguracji maszyny, że możliwe staje się rozszerzenie kontroli nad całym procesem, w tym nawet o za-

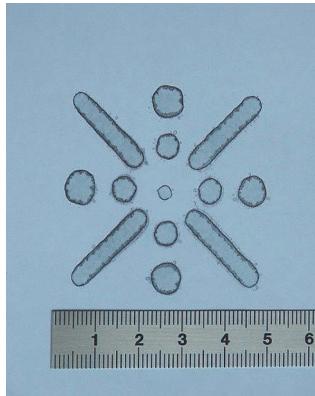


gadnienia związane z obsadzeniem komponentów na płytce. W maszynach do produkcji liniowej z rodziny Versaflow, moduł kontroli wejściowej Versascan to takie połączenie sprzętu i oprogramowania, które po łatwym, intuicyjnym zaprogramowaniu przez technologa czy inżyniera produkcji, pozwala na weryfikację płyty jeszcze przed rozpoczęciem procesu lutowania. Ta część maszyny, poza skanowaniem większości stosowanych do traceability kodów, daje możliwość wykonania inspekcji nie tylko obecności komponentów, ale również ich ułożenia, orientacji, kontroli polaryzacji lub ewentu-

alnego przesunięcia lub nawet przekrzywienia w stosunku do nominalnej pozycji. W tym module weryfikacja płyty odbywa się za pomocą kamery.

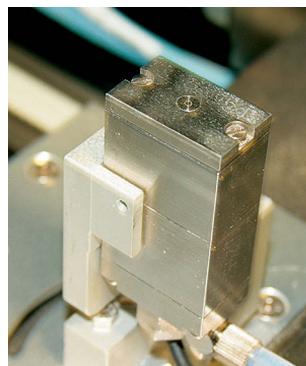
### Faza topnikowania

W przypadku lutowania na fali można w uproszczeniu powiedzieć, że dysza topnikująca spryskuje całą powierzchnię płytka, która przechodzi później przez falę spoiwa. W maszynach do lutowania selektywnego ta część procesu odbywa się w bardziej



PBT

wyszukany sposób. W systemach Ersa głowica topnikująca pozwala na podawanie topnika w formie kropli precyzyjnie w miejsca przeznaczone do lutowania, przy czym powierzchnia topnikowana może mieć średnicę zaledwie 3 mm – taka dokładność pozwala do minimum ograniczyć ilość pozostałości topnika po lutowaniu. Ponadto zastosowanie systemu szczegółowego monitorowania ilości podawanego topnika za pomocą zliczania dozowych kropli zapewnia dodatkową kontrolę zużycia, co pozwala na osiągnięcie nawet 40% oszczędności materiałowej.



### Etap podgrzewania

W fazie podgrzewania po raz kolejny istnieje możliwość użycia modułowej konfiguracji maszyn. Systemy Versaflow



dają możliwość użycia trzech rodzajów podgrzewaczy: promienników poczerwieni (IR), systemu IR i konwekcji oraz tzw. Power Convection. Te typy można łączyć w moduły góra-dół, a wybór jest uzależniony od typów produktów, które będą lutowane. Wiele podzespołów jest wrażliwych na długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatur, jak chociażby wyświetlacze, dzięki czemu można tutaj optymalnie dobrać system podgrzewania tak, żeby lutowanie odbyło się bez ryzyka przegrzania i bez potrzeby poprawek.

## Lutujemy

Moduł lutujący w maszynach ERSA jest kombinacją takich rozwiązań zapewniających sprawne, szybkie, powtarzalne lutowanie w kontrolowany sposób dla komponentów przewlekanych. Na tym etapie kluczowe jest zapewnienie zwilżalności przez spoiwo przy lutowaniu w atmosferze azotu.

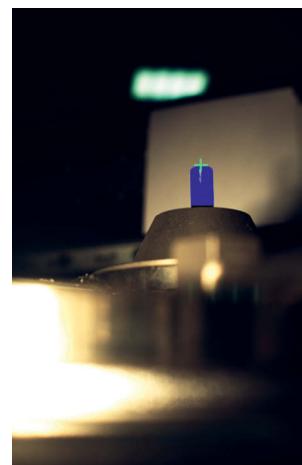


Dysza lutująca w maszynach do lutowania selektywnego firmy ERSA, dzięki swojej budowie i specjalnemu materiałowi pokrycia, pozwala na równomierny rozpływ spoiwa, co daje możliwość najazdu głowicy na lutowane wyprowadzenie komponentu z dowolnego kierunku. Dzięki temu szybkość procesu lutowania wzrasta, dzięki optymalizacji drogi pokonywanej przez dyszę lutującą do poszczególnych punktów. Natomiast zastosowanie kołnierza do lutowania w atmosferze azotu, daje szereg korzyści, przede wszystkim znaczco obniża napięcie powierzchniowe spoiwa, dzięki czemu podejście, ale też odejmowanie spoiwa od punktu lutowniczego przebiega dużo płynniej i przede wszystkim pozwala zapobiegać zwarciom między wyprowadzeniami.

## Kontrola procesu

Kontrola procesu lutowania jest realizowana na wiele sposobów. Opcjami zapewniającymi optymalną pracę dyszy lutującej są automatyczna aktywacja, która zapobiega utracie zwilżalności oraz każdorazowa kontrola wysokości fali lutującej przed rozpoczęciem etapu spoinowania.

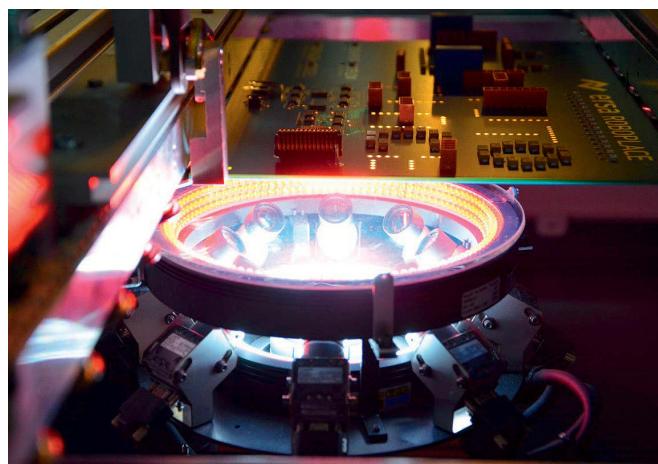
Całość najważniejszego procesu, czyli lutowania, odbywa się pod stałą obserwacją



kamery, dzięki której na monitorze można na żywo obserwować kolejne etapy lutowania.

## Kontrola na wyjściu

Versaeye to nazwa modułu kontroli i weryfikacji pracy urządzenia. Jego działanie opiera się na dziewięciu kamerach i precyzyjnym systemie oświetlenia. Jedna jest umieszczona centralnie a pozostałe osiem na planie okręgu, zapewniając możliwość inspekcji połączeń lutowanych na płycie od razu po zakończonych etapach topnienia, podgrzewania i lutowania. Dzięki systemowi kamery możliwe jest wychwycenie, oznaczenie i raportowanie miejsc, które wymagają weryfikacji i dzięki temu sprostanie strategii „zero defektów” w produkcji.



## End of Line

Założenie produkcji bez defektów jest śmiałe i warte tego, aby starać się mu sprostać. W dążeniu do zapewnienia absolutnej jakości konieczne jest określenie jest, który z etapów produkcji najmocniej wpływa na błędy i konieczność weryfikacji procesu. Lutowanie selektywne jest wiodącą technologią, która ma ogromny potencjał do pracy w sposób kontrolowany, ciągły i pozbawiony błędów, co może ułatwić dążenie do celu każdego działu produkcji – osiągnięcia najlepszej jakości.

**Paweł Kałkowski**  
Menedżer Produktu PB Technik  
tel. 601 210 330, p.kalkowski@pbtechnik.com.pl